



日本包装管理士会 第50回 会員無料ミニセミナーのご案内

今回は、もりや産業(株)の山本様に「錆びはどうやって発生するのか？」のテーマでお話頂きます。錆び発生のメカニズムを専門用語を一切使わずに、誰が聞いても分かるレベルでご説明いただきます。そのメカニズムを知ることで、これからの包装設計に大いに役立つこと間違いありません。また具体的に錆びを防ぐ方法や錆びに関する改善事例についてもご紹介いただきます。

また、東洋食品工業短期大学の宮尾様に「冷凍食品・デザート開発者が包材に求めるもの」のテーマでお話頂きます。宮尾様はレトルトカレーを主力とする食品メーカーで30年余り、冷凍食品・デザートなどの製品開発に携わってこられました。食品の中身や流通温度帯により包材に求める要素が異なること、食品メーカーと包材メーカーとの包装仕様に対する考え方の違いを感じるが多々ありました。今回は食品開発者が包材に求めていることについてご紹介いただきます。リモート参加も受け付けますので、研鑽の機会として奮ってご参加下さい。セミナー終了後は講師を交えて交流会もありますので、情報交換の場として引き続きご参加をお願いします。

◆セミナー開催要領

- ◇ 日 時 9月14日(木) 17:00~19:00
- ◇ 場 所 大阪市立総合生涯学習センター第3研修室 (大阪駅前第2ビル5階)
- ◇ 参加人員 25名 (会員であればリモート参加も受け付けます)
 - ・参加費 会員 .. 無料、一般 .. 2,000円
 - ・交流会費 会員、一般 .. 3,000円
- ◇ セミナー内容
 - 17:05~ ①「錆はどうやって発生するのか？」
講 師 : もりや産業(株) マーケティング部所属
課長代理(防錆管理士) 山本 隆人 氏
 - 17:55~ ②「冷凍食品・デザート開発者が包材に求めるもの」
講 師 : 東洋食品工業短期大学
包装食品工学科 准教授 宮尾 宗央 氏
- 交流会 19:30~21:20 (場 所 : 大阪駅前付近)

◆申込方法 ・参加申込書に必要事項を記入の上、9/6(水)中にメールまたはFAXでお申込み下さい。

※会員以外の参加者 .. 参加申込と銀行振込み順で受付ます。

振込み先 三菱東京UFJ銀行 野田支店(普通)0040627

口座名 日本包装管理士会 桃川 (振り込み手数料は各自ご負担をお願いします)

◆ご参加の皆さまへのお願い

- ・発熱や体調不良の際はご遠慮下さい。
- ・初めてご参加の方は、お名刺を1枚受付にお出し下さい。

「第50回ミニセミナー」参加申込書

FAX : 06-6584-8986

メールアドレス: ipp-kansai@clock.ocn.ne.jp

連絡先 : 090-4305-3906(桃川)

	セミナー	交流会
○を 入れて下さい	会場 WEB	

フリガナ		貴社名 (所属団体名)	
お名前		所属部署	
管理士会 会員番号		E-Mail	
電話番号		FAX番号	